# Az MRC-100 műhold SZTE-s diákmoduljának áramköri kihívásai és megoldásai

### Antal Levente

SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szegedi Tudományegyetem , BSc Villamosmérnöki

November 4, 2022

## Áttekintés

- 1. Bevezetés
- 2. Geometriai és technológiai megkötések
- 3. Alkatrészek választásának szempontjai
- 4. Áramköri megvalósítások
- 5. Befejezés

### Bevezetés

- Indíttatás
- PocketQube



Figure: MASAT-1



Figure: SMOG-1

# Geometriai és technológiai megkötések

- Konvenciók
  - Méret : 30 x 30 x 3 mm
  - Tömeg: max 50 g
  - 0,8 1,5 mm vastag FR-4-es áramköri hordozó
- Forrasztás
  - Forrasztás gátló lakk használata TILOS
  - Ólommentes anyaggal való forrasztás TILOS
  - Folyasztószer használata TILOS
- Alkatrészek pozícionálása

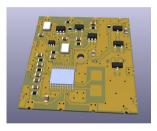


Figure: 3D render image

# Hitelesített tömegmérés



Figure: A modul hitelesített tömege

### Alkatrészek választása

- 40 85 °C hőmérséklet tartomány
- X5R és X7R technológia
- Redundancia fontossága

#### **Environmental Parameters**

- Storage Temperature Range: –55 to 125°C
- Shock: MIL-STD-202F, Method 213B: 1000G, 0.5ms, 1/2 sine wave
- Vibration: MIL-STD-202F, Method 204D, Test Condition D: 20g (10Hz-2000Hz), 4hrs in 3 mutually perpendicular planes (total 12hrs)

Figure: Az oszcillátor tűrése

# Áramköri megvalósítások

- 1. Redundáns oszcillátor áramkör
- 2. ADC zaj mérése kiegyenlített osztóval
- 3. Hall szenzoros mérés
- 4. Hőmérséklet mérése

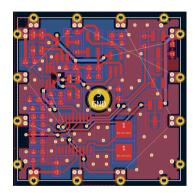


Figure: Nyomtatott huzalozású lemez

### Redundáns oszcillátor áramkör

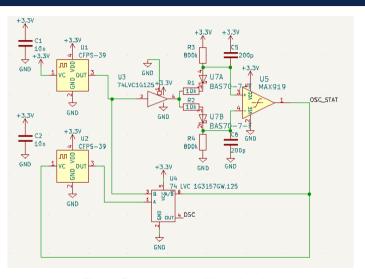


Figure: Redundáns oszcillátor áramkör

### Kísérletekhez használt áramkörök

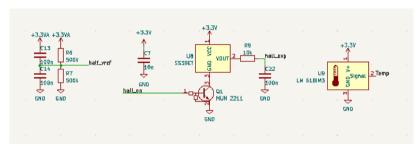


Figure: Kísérletekhez használt áramkörök, balról : ADC , HALL , TMP

# Chiphiány



Figure: Chiphiány

STM32F405RGT6
Mikrokontroller ARM Cortex M4 1024 FLASH 168 Mhz 192kB SRAM
» Adlagosnál hosszabb bedríkezési idő jelezve a termékre.

Figure: Chiphiány

# Köszönöm a figyelmet!